(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平5-127370

(43)公開日 平成5年(1993)5月25日

(51) Int.CL5	識別記号	庁内整理番号	Fl	技術表示箇所
G03F 7/004	503			
7/029				
7/039	501			The second secon
HO1L 21/027		••		And the first of the state of t
	•	7352-4M	H01L	21/30 3 0 1 R
•			· 1	審査請求 未請求 請求項の数1(全 29 頁)
(21)出願番号	特顧平3-311328		(71)出願人	000005201
				富士写真フイルム株式会社
(22)出願日 平成3年(1991		月31日		神奈川県南足柄市中沼210番地
			(72)発明者	山中 司
				静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
				真フイルム株式会社内
		•	(72)発明者	背合 利明
				静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
				真フイルム株式会社内
			(72)発明者	
				静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
				真フイルム株式会社内
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 ポジ型感光性組成物

(57)【要約】

【目的】 露光後のペークによる膜収縮が少なく、良好なプロファイルと高解像力を有するポジ型の化学増幅系感光性組成物を提供する。

【構成】 ポジ型感光性組成物が、アルカリ可溶性樹脂、光酸発生剤及び下記一般式(a)で表される化合物とを含む。

【化1】

· . (a)

102(b)

de 1,40,4,12, 13,14,5

1

【特許請求の範囲】

【註求項1】 アルカリ可溶性樹脂、光酸発生剤及び下 記一般式(a)で表される化合物とを含むことを特徴と するポジ型感光性組成物。

【化1】

$$A - X - O - CH_{2}$$

$$R^{13} = R^{2} + R^{3} = R^{4} + R^{12}$$

$$R^{5} = R^{6} = R^{7}$$

$$R^{11} = R^{10} = R^{9} = R^{8}$$
(a)

R1~R13: 同一でも異なっていても良く、水素原子, アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、 アリール基、アリールオキシ基、アラルキル基、アラル キルオキシ基、複素環アリール基、ヒドロキシ基、カル ポキシル基、ハロゲン原子、ニトロ基、もしくはシアノ

X:-CO-もしくは-SO2-、

A:アリール基、

を表す。

【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1]

【産業上の利用分野】本発明は、平版印刷板や1C等の 半導体製造工程、液晶、サーマルヘッド等の回路基板の 製造、更にその他のフォトアプリケーション工程に使用 30 されるポジ型感光性組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ポジ型フォトレジスト組成物としては、 . 一般にアルカリ可溶性樹脂と感光物としてのナフトキノ ンジアジド化合物とを含む組成物が用いられている。例 えば、「ノボラック型フェノール樹脂/ナフトキノンジ アジド微換化合物」として米国特許第3,666,473号、米 国特許第4,115,128号及び米国特許第4,173,470号等に、 また最も典型的な組成物として「クレゾールーホルムア ルデヒドより成るノボラック樹脂/トリヒドロキシベン ゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸 エステル」の例がトンプソン「イントロダクション・ト ゥー・マイクロリソグラフィー」 (L.F. Thompson 「Intr oduction to Microlithography]. (ACS出版、N. o. 2 19号、p112~121) に記載されてい る。このような基本的にノボラック樹脂とキノンジアジ ド化合物から成るポジ型フォトレジストは、ノボラック 樹脂がプラズマエッチングに対して高い耐性を与え、ナ フトキノンジアジド化合物は溶解阻止剤として作用す る。そして、ナフトキノンジアジドは光照射を受けると

カルボン酸を生じることにより溶解阻止能を失い、ノボ ラック樹脂のアルカリ溶解度を高めるという特性を持 つ。

【0003】これまで、かかる観点からノボラック樹脂 とナフトキノンジアジド系感光物を含有する数多くのポ ジ型フォトレジストが開発、実用化され、0.8 μm~ 2 μ m程度までの線幅加工に於いては十分な成果をおさ めてきた。しかし、集積回路はその集積度を益々高めて おり、超LSIなどの半導体基板の製造に於いてはハー 10 フミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が: 必要とされるようになってきた。この必要な解像力を達 成するためにフォトリソグラフィーに用いられる露光装 置の使用波長は益々短波化し、今では、遠紫外光やエキ シマレーザー光 (XeCl、KrF、ArFなど) が検 討されるまでになってきている。 従来のノボラックとナ フトキノンジアジド化合物から成るレジストを選紫外光 やエキシマレーザー光を用いたリソグラフィーのパター ン形成に用いると、ノボラック及びナフトキノンジアジ ドの遠紫外領域に於ける吸収が強いために光がレジスト 底部まで到達しにくくなり、低感度でテーパーのついた パターンしか得られない。

【0004】このような問題を解決する手段の一つが、 米国特許第410,201号、米国特許第873,914号等に記載さ れている化学増幅系レジスト組成物である。化学増幅系 ポジ型レジスト組成物は、遠紫外光などの放射線の照射 により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応 によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対 する溶解性を変化させパターンを基板上に形成させるパ ターン形成材料である。ポジ型化学増幅系レジストは、 アルカリ可溶性樹脂、放射線は光によって酸を発生する 化合物(光酸発生剤)および溶解阻止化合物から成る3 成分系と、酸との反応によりアルカリ可溶となる基を有 する樹脂と光酸発生剤からなる2成分系に大別できる。

【0005】化学増幅系レジストのプロセスには露光に よって生成した酸を十分に拡散させるために露光後のベ ークが必須条件となっている。このとき、従来の化学増 幅系レジスト (米国特許第410,201号、米国特許第873,9 14号、米国特許第4,101,323号等) では溶解阻止性が不 十分であるために膜減りが大きくレジストプロファイル を著しく劣化させる。また、熱安定性も悪いために露光 後のペークによりレジスト膜が収縮するという問題を有 しており、いづれも実用レベルには到達していない。

[0006]

《発明が解決しようとする課題》、従って、本発明の目的 は、露光後のベークによる膜収縮が少なく、良好なプロ ファイルと高解像力を有するボジ型の化学増幅系感光性 組成物を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、鋭意検討 した結果、本発明の目的が、アルカリ可溶性樹脂、光酸

50

(4)

特開平5-127370

B-00C COO-B

[0014]

3

発生剤及び下記一般式 (a) で表される化合物とを含む ことを特徴とするポジ型感光性組成物により達成される ことを見いだした。

[0008]

【化2】

$$R^{13}$$
 R^{2}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{12}
 R^{5}
 R^{5}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{8}

[0009] ここで、

R¹~R¹³:同一でも異なっていても良く、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アラルキル基、アラルキルオキシ基、複案環アリール基、ヒドロキシ基、カル 20 ポキシル基、ハロゲン原子、ニトロ基、もしくはシアノ基、

X: -CO-6U < tL-SO2-

A:アリール基、

を表す。以下に、本発明を詳細に説明する。

【0010】R¹~R¹³, X及びAは上述した基を表す。R¹~R³に於いて好ましいものは、炭素数1~10個のアルキル基, アルコキシ基, アシル基及びアシロキシ基, 炭素数6~20個のアリール基, アリールオキシ基, アラルキル基及びアラルキルオキシ基である。これらの置換基は更に、炭素数1~10個のアラルキル基, アルコキシ基, アシル基及びアシロキシ基, 炭素数6~20個のアリール基, アリールオキシ基, 炭素数6~20個のアリール基, アリールオキシ基, アラルキル基及びアラルキルオキシ基, ヒドロキシ基, カルボキシル基, スルホン酸基, アミノ基, ニトロ基, シアノ基及びハロゲン原子等で置換されていても良い。

【0011】本発明の化合物(a)の好ましい例を以下に示すが本発明の化合物(a)がこれらに限定されるものではない。

[0012]

【化3】

[0013]

【化4】

7 (a-12)
$$(a-15)$$
 特別平5-127370 $(a-15)$ $+3$ C $-$ SO₃-B

【0015】本発明に用いられるアルカリ可溶性樹脂と しては、例えばノポラック樹脂、アセトンーピロガロー ル樹脂、ポリヒドロキシスチレン、スチレン-無水マレ イン酸共重合体、カルボキシル基含有メタクリル系樹脂 及びその誘導体を挙げることができるが、これらに限定 されるものではない。特に好ましいアルカリ可溶性樹脂 はノポラック樹脂である。該ノボラック樹脂は所定のモ ノマーを主成分として、酸性触媒の存在下、アルデヒド 類と付加縮合させることにより得られる。

【0016】所定のモノマーとしては、フェノール、m -クレゾール、p-クレゾール、o-クレゾール等のク レゾール類、2、5-キシレノール、3、5-キシレノ ール、3、4-キシレノール、2、3-キシレノール等

フェノール、o-エチルフェノール、p-t-ブチルフ ェノール, 2, 3, 5-トリメチルフェノール等のアル キルフェノール類、p-メトキシフェノール、m-メト キシフェノール、3,5-ジメトキシフェノール、2-メトキシー4-メチルフェノール、m-エトキシフェノ ール、p-エトキシフェノール、m-プロポキシフェノ ール、p-プロポキシフェノール、m-プトキシフェノ ール、p-プトキシフェノール等のアルコキシフェノー ル類、2-メチル-4-イソプロピルフェノール等のビ スアルキルフェノール類、m-クロロフェノール、p-クロロフェノール、αークロロフェノール、ジヒドロキ シピフェニル、ピスフェノールA、フェニルフェノー ル、レゾルシノール、ナフトール等のヒドロキシ芳香化 のキシレノール類、m-エチルフェノール、<math>p-エチル50 合物を単独もしくは 2 種類以上混合して使用することが できるが、これらに限定されるものではない。

【0017】アルデヒド類としては、例えばホルムアル **デヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ブ** ロビルアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニルアセト アルデヒド、α-フェニルプロピルアルデヒド、B-フ ェニルプロピルアルデヒド、n-ヒドロキシベンズアル デヒド、m~ヒドロキシベンズアルデヒド、p-ヒドロ キシベンズアルデヒド、o-クロロベンズアルデヒド、 m-クロロペンズアルデヒド、p-クロロペンズアルデ ヒド、o-ニトロペンズアルデヒド、m-ニトロペンズ 10 アルデヒド、ローニトロベンズアルデビド、ローメチル ベンズアルデヒド、m-メチルベンズアルデヒド、p-メチルベンズアルデヒド、p-エチルベンズアルデヒ ド、p-n-プチルベンズアルデヒド、フルフラール、 クロロアセトアルデヒド及びこれらのアセタール体、例 えばクロロアセトアルデヒドジエチルアセタール等を使 用することができるが、これらの中で、ホルムアルデヒ ドを使用するのが好ましい。これらのアルデヒド類は単 独でもしくは2種類以上組み合わせて用いられる。酸性 触媒としては塩酸、硫酸、半酸、酢酸、シュウ酸等を使 用することができる。こうして得られたノボラック樹脂 の重量平均分子量は、1,000~30,000範囲 であることが好ましい。1,000未満では未趨光部の 現像後の膜減りが大きく、30、000を越えると現像 速度が小さくなってしまう。特に好適なのは2,000 ~20,000の範囲である。ここで、重量平均分子量 はゲルバーミエーションクロマトグラフィーのポリスチ レン換算値をもって定義される。

【0018】本発明に於ける一般式(a)で表される化合物とアルカリ溶解性樹脂の使用比率は、アルカリ溶解性樹脂100重量部に対し、一般式(a)で表される化合物3~100重量部、好ましくは5~60重量部である。この使用比率が3重量部未満では、残膜率が若しく低下し、また100重量部を越えるとレジストの耐熱性及びドライエッチング耐性が低下する。

【0019】本発明で使用される活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光により酸を発生する化合物およびそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。たとえば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18,387(1974)、T. S. Baletal, Polymer, 21,423(1980)等に記載のジャジニジ公塩、米国特許第4,069,055号、同Re 27,992号、特額平3-140,140号等に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker etal, Macromolecules, 17,2468(1984)、C. S. Wen etal, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号等に記載のホスホニウム塩、J. V. Crivello etal, Macromorecules, 10(6), 1307(1977)、C 50

号、米国特許第339,049号、同第410,201号、特開平2-15 0,848号、特開平2-296,514号等に記載のヨードニウム 塩、J.V.Crivello etal,Polymer J.17,73(1985)、J.V.C rivello etal.J.Org.Chem.,43,3055(1978)、W.R.Watt e tal,J.Polymer Sci.,Polymer Chem.Ed.,22,1789(1984)、J.V.Crivello etal,Polymer Buil.,14,279(1985)、 J.V.Crivello etal,Nacromorecules,14(5),1141(198

10

hem. &Eng. News, Nov. 28, p31 (1988)、欧州特許第104, 143

1)、J.V. Crivello etal, J. PolymerSci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979)、欧州特許第370, 693 号、同3, 902, 11 4号同233, 567号、同297, 443号、同297, 442号、米国特許第4, 933, 377号、同161, 811号、同410, 201号、同339, 049号、同4, 760, 013号、同4, 734, 444号、同2, 833, 827号、獨国特許第2, 904, 626号、同3, 604, 580号、同3, 604, 581号等に記載のスルホニウム塩、J. V. Crivello etal, Macromorecules, 10(6), 1307 (1977)、J. V. Crivello etal, J. PolymerSci., Polymer Chem. Ed., 17, 1047 (1979)等に記載

uringAS1A, p478 Tokyo, 0ct (1988)等に記載のアルソニウム塩等のオニウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605号、特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-239736号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特開昭62-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243号、特開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合物、K. Meier etal, J. Rad. Curing, 13(4), 26(1986)、T.

のセレノニウム塩、C. S. Wen etal, Teh, Proc. Conf. Rad. C

P. Gill etal, lnorg. Chem., 19, 3007(1980)、D. Astruc, Acc. Chem. Res., 19(12), 377(1896)、特開平2-161445号等に記載の有機金属/有機ハロゲン化物、S. Hayase etal, J. Polymer Sci., 25, 753(1987)、E. Reichmanis etal, J.

Pholymer Sci., Polymer Chem. Ed., 23, 1 (1985). Q. Q. Zhu etal, J. Photochem., 36, 85, 39, 317 (1987). B. Amit etal, T etrahedron Lett., (24) 2205 (1973). D. H. R. Barton etal, J. Chem. Soc., 3571 (1965). P. N. Collins etal, J. Chem. So C., Perkin I, 1695 (1975). M. Rudinstein etal, Tetrahedron Lett., (17), 1445 (1975). J. W. Walker etal J. Am. Chem.

Soc., 110, 7170(1988), S. C. Busman et al, J. Imaging Tech nol., 11(4), 191(1985), H. M. Houlihan et al, Macormolecu les, 21, 2001(1988), P. M. Collins et al, J. Chem. Soc., Che

m. Commun., 532(1972)、S. Hayaseetal, Macromolecules, 1 8, 1799(1985)、E. Reichmanis etal, J. Electrochem. Soc., Solid State Sci. Technol., 130(6)、F. M. Houlihan etal, Macromolcules, 21, 2001(1988)、欧州特許第0290, 750 号、同046, 083号、同156, 535号、同271, 851号、同0, 38

. 18:343号: 米国特許第3:901-7710号. 同4.181:531号. 持 開昭60-198538号、特開昭53-133022号等に記載の0-二 トロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、N. TUNOOKA etal, Polymer Preprints Japan, 35(8)、G. Berner eta l, J. Rad. Curing, 13(4)、W. J. Mijs etal, Coating Techno i., 55(697), 45(1983), Akzo、H. Adachi etal, Polymer Pr

eprints, Japan, 37(3)、欧州特許第0199, 672号、同84515,

a series All

199,672号、同044,115,0101,122号、米国特許第618,564号、同4,371,605号、同4,431,774号、特開昭64-18143号、特開平2-245756号、特願平3-140109号等に配載のイミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、特開昭61-166544号等に記載のジスルホン化合物をあげることができる。

【0020】またこれらの光により酸を発生する基、あるいは化合物をポŋマーの主鎖または側鎖に導入した化合物、たとえば、M.E. Woodhouse etal, J. Am. Chem. Soc., 104, 5586(1982)、S. P. Pappas etal, J. Imaging Sci., 30 10(5), 218(1986)、S. Kondo etal, Makromol. Chem., Rapid Commun., 9, 625(1988)、Y. Yamadaetal, Makromol. Chem., 152, 153, 163(1972)、J. V. Crivello etal, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 3845(1979)、米国特許第3,849, 137号、獨国特許第3914407、特開昭63-26653号、特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。

【0021】さらにV. N. R. Pillai, Synthesis, (1), 1(1980)、A. Abad etal, Tetrahedron Lett., (47)4555(1971)、D. H. R. Barton etal, J. Chem. Soc., (C), 329(1970)、米国特許第3, 779, 778号、欧州特許第126, 712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0022】上記活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられるものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式(I)で表されるオキサゾール誘導体または一般式(II)で表

されるS-トリアジン誘導体。

[0023] 【化6]

12

(I)

$$Y_3C$$
 N
 CY_3

7 【0024】式中、R1 は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、R2 は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、-CY3をしめす。Yは塩素原子または臭素原子を示す。具体的には以下の化合物を挙げることができるがこれに限定されるものではない。

[0025]

【化7】

14

13

$$CH_3$$
— $CH=CH-C'_0$ C— CCI_3

$$CH^{3}O \longrightarrow CH = CH - C O C - CBL^{3}$$

[0026]

40 【化8】

(9)

特開平5-127370

001

N N

15

(II-1)

CC13

ÇΙ

(II-2)

OCH3

CI-C N CCI

(II-3)

[0027]

CI₃C N CCI₃

CI₃C N CCI₃

CI₃C N CCI₃
(I I - 6)

40 【化9】

-945-

$$(II-7)$$

(11-8)

【0028】 (2) 下記の一般式 (III) で表される 30 ヨードニウム塩、または一般式 (IV) で表されるスル ホニウム塩。

[0029]

【化10】

【0030】ここで式Ar'、Ar' は各々独立に置換 もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基と しては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルポキシ ル基、アルコキシカルポニル基、ヒロドキシ基、メルカ 50

18

(II-10)

プト基およびハロゲン原子が挙げられる。

【0031】 R⁸、 R⁴、 R⁵ は各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキル基およびそれらの置換誘導体である。好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒロドキシ基およびハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

40 【0032】 7- は対アニオンを示し、たとえはBF4-、AsF6-、PF6-、SbF6-、SiF6-、ClO1-、CF3SO3-、BPh1-、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の総合多核労香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるかごれらに限定されるものではない。

 $[0\ 0\ 3\ 3]$ また R^4 , R^4 , R^5 のうちの 2 つおよび $A\ r^1$, $A\ r^2$ はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これに限定されるものではない。

(11)

特開平5-127370

[0034]

19

[0035]

40 【化12】

$$n-C_7H_{15}$$
 $-I^+$ $-I-C_7H_{15}$ PF_6

$$F_3C$$
 I^* CF_3 BF_4

[0036]

40 【化13】

(13)

特開平5-127370

23

$$(III-19)$$

(III-20)

[0037]

(化14)

[003/8]

AL 1.5)

$$n-H_{11}C_{5} \longrightarrow l^{+} \longrightarrow n-C_{5}H_{11}$$

$$(I I I - 25)$$

$$\begin{array}{c|c}
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& &$$

[0039] [化16]

$$\left(\underbrace{\begin{array}{c} 29 \\ \\ \\ \\ \end{array}}_{3} S^{*} \quad BF_{4} \right]$$

[0040] (化17]

$$(IV-2)$$
S* PF6

10

$$(IV-3)$$
S+ AsF₆

20

$$\begin{pmatrix}
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
&$$

30

$$(1 \text{ V} - 5)$$
S+ CF₃SO₃.

-952-

$$H_3C$$
 S^* OC_2H_5 BF_4

$$H_3CO$$
 S
 CI
 S
 BF_4

【0041】 【化18】 33 BF₄.

$$(IV-12)$$

$$H_3C$$
 H_3C
 $(IV-16)$

(18)

20

30

特開平5-127370

[0042] [化19]

34

$$\begin{array}{c}
\bullet \\
-\text{C}-\text{CH}_2-\text{S} \\
\text{(IV-20)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
II \\
C-CH_2-S \\
(IV-21)
\end{array}$$
AsF₆

40 [0043] 【化20】 (19)

特開平5-127370

35

$$\begin{array}{c}
0\\
\text{"I}\\
\text{C-CH}_2-\text{S}
\end{array}$$
PF₆

$$\begin{array}{c|c}
O \\
C - CH_2 - S^+ - n - C_4H_9 \\
I \\
N - C_4H_9
\end{array}$$
(I V - 2 5)

$$SbF_{6}$$

$$\left\{ \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right)_{2}^{S^{*}} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)_{2}^{S} \quad 2PF_{6}^{S} \right\}$$

[0044]

【化21】

38

37

$$\left\{\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array}\right)_{2} S^{*} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array}\right)_{2} S \quad 2AsF_{6} \\ \end{array}\right\}$$

$$H_3C$$
 S^4
 OC_2H_5
 OC_2H_5
 OC_2H_5

[0045]

【化22】

$$\begin{array}{c}
0 \\
C-CH_2-S+\\
(1 V-3 3)
\end{array}$$

(IV - 34)

[0046] 一般式 (111)、(1V) で示される tal, J. Am. Chem. Spc., 91, 145(1969), A. L. Maycok etal, J. Org. Chem., 35, 2532, (1970), E. Goethas etal, Bull. S oc.Chem.Belg.,73,546,(1964) . H. M. Leicester. J. Ame. Chem. Soc., 51, 3587(1929), J. V. Crivello etal, J. Poly m. Chem. Ed., 18, 2677(1980) 、米国特許第2, 807, 648 号 および同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の 方法により合成することができる。

【0047】(3)下記一般式(V)で表されるジスル ホン誘導体または一般式 (V1) で表されるイミノスル ホネート誘導体。

[0048] 【化23】

$$Ar^3$$
-SO₂-SO₂-Ar⁴
(V)

【0049】式中A r³、A r¹ は各々独立に置換もし 上記オニウム塩は公知であり、たとえばJ.W.Knapczyk e 20 くは未置換のアリール基を示す。R6は置換もしくは未 置換のアルキル基、アリール基を示す。 Aは置換もしく は未置換のアルキレン基、アルケニルン基、アリーレン。 基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられ るが、これに限定されるものではない。

> [0050] 【化24】

-957-

41

$$CI$$
 SO_2
 SO_2
 CI
 $(V-1)$

$$H_3C$$
 $-SO_2$ $-SO_2$ $-CH_3$ $(V-2)$

$$H_3CO$$
 SO_2 SO_2 OCH

$$H_3C$$
 SO_2 SO_2 CI

$$H_5C_2$$
 SO_2 SO_2 CH_3

[0051]

【化25】

(23)

特開平5-127370

43

$$H_5C_2O$$
 SO_2 SO_2 CI

[0052]

[0053]

【化27】

—960-

$$\begin{array}{c|c}
O & & \\
N-O-SO_2 & & \\
O & (V I-6)
\end{array}$$

$$N-O-SO_2-C_2H_5$$

$$(VI-7)$$

$$N-O-SO_2$$
 $V I - 9$

$$\begin{array}{c}
O \\
N-O-SO_2-C_2H_5\\
O \\
(V I-1 0)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
N-O-SO_2 + CH_2 \\
O \\
(V I - 1 1)
\end{array}$$

[0054] [化28]

$$\begin{array}{c}
0\\
N-0-SO_2-\\
0\\
(V I-1 2)
\end{array}$$

50

[0055] これらの、活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の添加量は、感光性組成物の全重量(塗布溶媒を除く)を基準として通常0.01~40重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.1~20重量%の範囲で使用される。

【0056】本発明の感光性組成物には必要に応じて、更に染料、顔料、可塑剤、界面活性剤、増感剤などを含有させることができる。好適な染料としては油性染料及び塩基性染料がある。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、10オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブラックBS、オイルブラックT-505(以上オリエント化学工業株式会社製)、クリスタルパイオレット(CI42555)、メチルパイオレット(CI42535)、ローダミンB(CI45170B)、マラカイトグリーン(CI42000)、メチレンブルー(CI52015)等を挙げることができる。

【0057】本発明の感光性組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体上に塗布する。ここで使用 20 する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロベンタノン、ァーブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテル、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、ハ、Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるいは混合して使用する。また、上記溶媒に 30 界面活性剤を加えることもできる。

【0058】上記感光性組成物を精密集積回路索子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被視)上にスピナー、コーター等の適当な途布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。

【0059】本発明の感光性組成物の現像被としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア 40水等の無機アルカリ類、エチルアミン、ロープロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジーロープチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ類の水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ類の水溶液にアルコール類、界面括性剤を適当量添 50

加して使用することもできる。以下、本発明を実施例に より更に詳細に説明するが、本発明の内容がこれにより 関定されるものではない。

50

[0060]

【実施例】

[合成例 1] 1 - アダマンタンメチルペンゾエート (a-1) の合成

1-アダマンタンメタノール16.7g (0.100H)、安息香酸12.3g (0.100H)を塩化メチレン120mlに溶解し、これに4-ジメチルアミノピリジン1.3g (0.01H)を添加した。さらに、ジシクロヘキシルカルポジイミド22.7g (0.110H)の塩化メチレン50ml溶液を室温下、攪拌しながら30分間かけて添加した。その後、更に3時間攪拌を続けた。析出した白色固体(ジシクロヘキシルウレア)を濾別し、遮液を濃縮後、カラムクロマトにて精製した(充填剤:シリカゲル、溶離液:ヘキサン/酢酸エチル=4/1)。生成した白色粉末をメタノールー水にて再結晶し、白色結晶20.5gを得た。NMRによりこの白色結晶が1-アダマンタンメチルペンゾエートであることを確認した(収率76%)。

【0061】 〔合成例2〕 1,2,4-トリス(アダマンタンメチル) ペンゾエート(a-4)の合成 1-アダマンタンメタノール25.1g(0.15th)、トリメリット酸10.5g(0.050th) を塩化メチレン120mlに溶解

し、これに4ージメチルアミノピリジン2.0g (0.017t が)を添加した。さらに、ジシクロヘキシルカルボジイミド34.1g (0.0.165tル)の塩化メチレン70ml溶液を室温下、攪拌しながら30分間かけて添加した。その後、更に3時間攪拌を続けた。析出した白色固体(ジシクロヘキシルウレア)を濾別し、濾液を濃縮後、カラムクロマトにて精製した(充填剤:シリカゲル、溶離液:ヘキサン/酢酸エチル=4/1)。生成した白色粉末をメタノールー水にて再結晶し、白色結晶23.9gを得た。NMRによりこの白色結晶が1,2,4ートリス(アダマンタンメチル)ベンゾエートであることを確認した(収率73%)。

【0062】 (合成例3) 1,2,4,5-テトラキス (アダマンタンメチル) ベンゾエート (a-6) の合成

1-アダマンタンメタノール25.1g (0.16th)、無水ピロメリット酸8.7g (0.040th)を塩化メチレン120mlに溶解し、これにイージメチルアミノピリジン2.0g (0.017th)を添加した。さらに、ジシクロヘキシルカルボジイミド34.1g (0.0.165th)の塩化メチレン70ml溶液を室温下、攪拌しながら30分間かけて添加した。その後、更に3時間攪拌を続けた。析出した白色固体(ジシクロヘキシルウレア)を鑑別し、濾液を濃縮後、カラムクロマトにて特製した(充填剤:シリカゲル、溶離液:ヘキサン/酢酸エチル=1/1)。生成した白色粉末をメタノールー水にて再結晶し、白色結晶23.7gを得た。NMR

51

によりこの白色結晶が1, 2, 4, 5 - テトラキス (ア ダマンタンメチル) ベンゾエートであることを確認した (収率7.0%)。

【0063】〔合成例4〕 p-(1-アダマンタンメ チル) トルエンスルホネート (a-12) の合成 1 - アダマンタンメタノール16.7g(0.100th)、pート ルエンスルホン酸19.0g (0.100H) を塩化メチレン120m 」に溶解し、これに4-ジメチルアミノピリジン1.3g (0.011モル) を添加した。さらに、ジシクロヘキシルカ ルポジイミド22.7g (0.110th) の塩化メチレン50ml溶液 10 を室温下、攪拌しながら30分間かけて添加した。その 後、更に3時間攪拌を続けた。析出した白色固体(ジシ クロヘキシルウレア)を瀘別し、濾液を濃縮後、カラム クロマトにて精製した(充填剤:シリカゲル、溶離液: ヘキサン/酢酸エチル=4/1)。生成した白色粉末を メタノール-水にて再結晶し、白色結晶24.0gを得た。 NMRによりこの白色結晶がp- (1-アダマンタンメ チル) トルエンスルホネートであることを確認した(収 率75%)。

[0064] 実施例1~10

合成例1~4で示した本発明の化合物を用いレジストを 調製した。そのときの処方を表1に示す。

【0065】比較例1,2

米国特許第4,491,628号明細書に記載された方法に従って、tープトキシカルボニルオキシスチレンポリマーとtープトキシカルボニルオキシーαーメチルスチレンボリマーを合成し、2成分系ポジ型レジストを調製した。そのときの処方を表1に示す。

【0066】比較例3,4,5

欧州特許第249,139号明細書に記載されている化合物ジー tープチルテレフタレート、4-tープトキシーpーピフェニル及び tープチルアダマンタン-1ーカルボキシレートを溶解阻止剤として3成分系ポジ型レジストを調製した。そのときの処方を表1に示す。

52

【0067】表1において使用している略号は、以下の 内容を表す。

【0068】 <ポリマー>

10 NOV m/p=45/55/ポラック (重量平均分子量6,000)

P p-ヒドロトシスチレンポリマー (重量平均分子量9,600)

TBOCS t-プトキシカルポニルオキシスチレンポリマー (数平均分子型21,600)

TBAMS t-プトキシカルポニルオキシーα-メチルスチレンポリマー(数平均分子最46,900)

【0069】 <光酸発生剤>

TPSFA 光酸発生剤の例中の(IV-3)

TPSFS " (IV-5)

 $DPIFP \qquad " \qquad (1 1 1 - 2)$

DMDS " (V-3)

PIMS " (VI-1)

【0070】<溶解阻止剤>

DTBTP ジーtープチルテレフタレート

TBPBP 4-t-プトキシーpーピフェニル

TBAC tーフ*チルアタ*マンタンー1ーカルホ*キシレート

[0071]

【表 1 】

20

表1:溶液の処力・

	アルカリ	光酸発生剂	溶解阻止剂	溶剂 (y* y* ライム)
实施例 2 实施例 3 实施例 3 实施例 9 实施例 9 实施例 9 实施例 9	NOV 1.5g PVP 1.5g	1	(a-1) 0.8g (a-1) 0.8g (a-1) 0.8g (a-4) 0.8g (a-6) 0.8g (a-12) 0.8g (a-1) 0.8g (a-4) 0.8g	6g 6g 6g 6g 6g 6g 6g
実施例 9 実施例 10 実施例 11 実施例 12	PVP 1.5g PVP 1.5g NOV 1.5g NOV 1.5g	TPSFA 0.1g TPSFA 0.1g DMDS 0.1g PIMS 0.8g	(a-6) 0.8g (a-12)0.8g (a-6) 0.8g (a-6) 0.8g	6g 6g 6g 6g
	バインダー	光酸発生剂	密解阻止剂	密剤(ダダライム)
比較例 1 比較例 2 比較例 3 比較例 4 比較例 5	TBOCS 1.0g TBAHS 1.0g NOV 1.5g NOV 1.5g NOV 1.0g	TPSFA 0.2g TPSFA 0.2g TPSFA 0.1g TPSFA 0.1g TPSFA 0.1g	DIBTP 0.8g TBPBP 0.8g TBAC 0.8g	5g 5g 6g - 6g 6g

【0072】 [感光性組成物の調製と評価] 表1に示す ように各案材を混合し、0.2μmのフィルターで濾過 してレジスト溶液を作成した。このレジスト溶液を、3 000rpmの回転数のスピンコーターを利用して、シ リコンウエハー上に塗布し、90℃60秒間真空吸着型 のホットプレートで乾燥して、膜厚1. 0μmのレジス 40 ト膜を得た。このレジスト膜に、テストパターンマスク を介した254nmの遠紫外光によって露光を行った。 露光後110℃の真空吸着型ホットプレートで60秒間 加熱を行い、ただちに2.4318)%56はラメチルダンモニュー 1007-41 ウムハイドロオキサイド (TMAH) 水溶液で60秒間

投漬し、30秒間水でリンスして乾燥した。このように して得られたシリコンウエハー上のパターンを走査型電 子顕微鏡で観察し、レジストのプロファイルを評価し た。その結果を表2に示す。

【0073】感度は0.70 µmのマスクパターンを再 現する露光量の逆数をもって定義し、比較例1の感度の 相対値で示した。膜収縮は露光部の露光前後の膜厚の比 の百分率で表した。解像力は0.70μmのマスクパタ ーンを再現する露光量における限界解像力を表す。

【表2】

--964--

(29)

特別平5-127370

56

55

表 2 : 評価結果

	· · · · · · ·	Υ		γ
	相対感度	膜収縮	解像力	レジストパターン
	1	(%)	(µm)	のプロファイル
実施例1	1.3	2	0.42	良好
2	1.3	2	0.42	良好
3	1.2	3	0.45	良好
4	1.4	2	0.15	良好
5	1.4	3	0.45	良好
6	1.5	3	0.42	良好
7	1.2	2	0.45	良好
8	ι. 3	2	0.45	良好
9	1.3	3	0.42	良好
10	1.4	2	0.45	良好
11	1.2	3	0.42	良好
. 12	1.3	2	0.42	良好
比較例1	1. 0	1 0	0.52	丸味あり
2	0.9	1 1	0.50	丸味あり
3	1.1	11	0.50	丸味あり
4	· 1. 1	11	0.50	丸味あり
5	1. 1	1 1	0.52	丸味あり

[0075] 表2の結果から本発明のレジストは、露光後のペークによる膜収縮も少なく、良好なプロファイルと高い解像力を有していることがわかる。

[0076]

フロントページの続き

(72)発明者 近藤 俊一

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内 (72)発明者 小久保 忠嘉 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内 74.5 14.4 . 7 5 6

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

05127370

PUBLICATION DATE

25-05-93

APPLICATION DATE

31-10-91

APPLICATION NUMBER

03311328

APPLICANT: FUJI PHOTO FILM CO LTD;

INVENTOR :

KOKUBO TADAYOSHI;

INT.CL.

G03F 7/004 G03F 7/029 G03F 7/039

H01L 21/027

TITLE

POSITIVE PHOTOSENSITIVE

COMPOSITION

ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain a positive chemically sensitized photosensitive composition without the film being contracted by the baking after exposure and having a good profile and a high resolving power by incorporating an alkali-soluble resin, a photo-acid generating agent and a specified compd. into the composition.

CONSTITUTION: This composition contains an alkali-soluble resin, a photo-acid generating agent and a compd. shown by the formula. In the formula, R¹,...R¹³ are hydrogen atom, alkyl, alkoxyl, acyl, acyloxy group, aryl, aryloxy group, aralkyl, aralkyloxy group, heterocyclic aryl, hydroxyl, carbonyl, halogen atom, nitro group or cyano group, X is -CO- or -SO₂-, and A is an aryl. This positive photosensitive composition is used in the production of a lithographic printing plate or a semiconductor such as IC and in the photo-application process, the film is hardly contracted by the baking after exposure, and a good profile and a high resolving power are obtained.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio